

第三届国际光电集成技术大会

2026 年 5 月 10-13 日，杭州

尊敬的_____

您好！

光电集成技术在信息处理、智能感知、自动控制、光子计算等领域具有广泛应用，为这些领域的发展提供了关键技术支持。为进一步推进光电集成领域的技术交流，西湖大学光电研究院组织召开“第三届国际光电集成技术大会”，本次大会聚焦多个核心专题，包括光电子器件与集成、光电集成仿真设计、新型微纳加工技术及装备、光电测试与封装技术以及光电集成在光计算、光传感、光显示、光通信领域的应用等。

会议以促进光电集成领域协同创新、技术攻关、应用合作为主旨，从国家重大需求出发，面向光电行业发展的核心问题展开交流，以全球视野推进创新驱动发展，为构建现代产业体系注入强劲动力。

主办单位：西湖大学光电研究院

协办单位：西湖大学工学院

议题方向：

专题一：前沿光电子器件及集成

专题二：光电集成仿真设计

专题三：新型微纳加工技术及装备

专题四：光电集成测试与封装

专题五：光学人工智能与计算光子学

专题六：光传感及其应用

专题七：新型光显示技术

专题八：光通信与光网络

会议整体日程：

5 月 10 日	报到、海报粘贴
5 月 11 日	开幕式、大会报告、分会报告、海报交流、展览
5 月 12 日	大会报告、分会报告、展览
5 月 13 日	分会报告、展览

会议费：

类型	2026 年 4 月 15 日前（含）	2026 年 4 月 15 日后
普通代表会议费	2800 CNY or 400 USD/人	3500 CNY or 500 USD/人
学生代表会议费	1500 CNY or 230 USD/人	2000 CNY or 290 USD/人

注：会议期间食宿费用自理。

组委会联系人：孙洁 邮箱：sunjie@wioe.westlake.edu.cn，电话：18856603951

